

# 第 20 屆 虎門科技 CAE 應用年會

## Call for Papers & Presentations

《ANSYS • FLUENT • Icepak • Polyflow • RecurDyn • Enight • CHEMKIN》

歡迎全球各界投稿，讓世界看見您的成就。

還有機會得到 iPad2 喔!

### 1. 【徵求論文 Call for Papers】

誠徵應用虎門科技代理的任何 CAE 軟體在學術研究與設計實務應用之相關論文。  
為了方便廣大用戶了解各項應用，我們亦歡迎您「曾經」在國內外投稿之論文，例如：中國機械工程師學會研討會、中華民國力學學會會議、全國計算流體力學研討會、振動與噪音工程學會研討會、中國材料科學會議等，以及海外各工程研討會。

#### ◎ Key Date

中英文題目及摘要：8 月 15 日前

論文全文定稿：9 月 25 日前

#### ◎ 說明

- A) 邀稿對象：不限台灣地區，歡迎中國大陸、日本、新加坡等國內外各界人士投稿。
- B) 評審為『佳作』之論文將頒發獎狀一紙，全文收錄在論文光碟中。
- C) 因會議廳數有限，我們僅安排部份論文於年會中進行口頭發表。
- D) 歡迎提供英文版本，我們將提供給原廠總公司留存。

[「ANSYS 歷年投稿論文一覽表」](#)

### 2. 【徵求案例發表 Call for Presentations】

案例發表只需提供簡報電子檔即可，不需繳交論文。

#### ◎ 徵求對象：

不限台灣地區，歡迎中國大陸、日本、新加坡等國內外產學研界專家、教授蒞臨發表。  
誠摯歡迎各界用戶分享您的成果案例，我們將印製成書讓上千人了解您的智慧與成就，並頒贈「感謝狀」與「講師出席費」。

## ◎ Key Date

發表題目及發表人資料：8 月 15 日前

簡報資料電子檔：9 月 25 日前

※ 恕不接受在校學生發表。

### 《投稿、發表可擇一或兩項都報名參與》

每篇投稿論文或應用發表都將擁有一個抽獎機會，我們將在年會上抽出一位幸運得主贈送 iPad2 壹台。

論文版型和最新資訊請參考虎門網站公告或連結下列網址：

<http://www.cadmen.com.tw/Page/News/News.aspx?tp=News&im=68&ns=145>

相關問題請 email: [mkt@cadmen.com](mailto:mkt@cadmen.com)

或電洽 02-29958040 王先生(ext:224)or 張小姐 (ext:237)